PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

10-256657

(43)Date of publication of application: 25.09.1998

(51)Int.CI.

HO1S 3/18 H01L 33/00

(21)Application number : 09-052596 (22)Date of filing:

07.03.1997

(71)Applicant:

SHARP CORP

(72)Inventor:

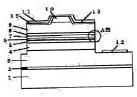
OKUMURA TOSHIYUKI

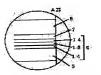
(54) GALLIUM NITRIDE BASED SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING ELEMENT AND SEMICONDUCTOR LASER LIGHT SOURCE DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain excellent laser oscillation characteristics and high output, by forming a quantum well structure active layer of two quantum well layers and a barrier layer surrounded by the quantum well layers.

SOLUTION: A buffer layer 2 is grown on a substrate 1. A contact layer 3 is grown. An N-type clad layer 4 is grown. A P-GaN guide layer 5 is grown. An InGaN quantum well layer 14, and an InGaN barrier layer 15 and an InGaN quantum well layer 14 are laminated in order, so that a multiple quantum well structure active layer 6 is formed. A P-GaN guide layer 8 is grown. A P-type contact layer 10 is grown, and a gallium nitride based epitaxial wafer is completed. In a blue LD element formed in the above process, laser characteristics wherein an oscillation wavelength is 430nm and an oscillation threshold current is 40mA can be obtained, and the optical output is modulated by injecting a high frequency current.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

04.03.2004

· · · · · · · ·

.

e ales

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-256657

(43)公開日 平成10年(1998) 9月25日

(51) Int.Cl.8		
H01S	3/18	
H01L	33/00	

FΙ H01S 3/18 HO1L 33/00

審査請求 未請求 請求項の数8 〇L (全 10 頁)

(21)出願番号	特願平9-52596
40 **	and the last
(22) 出版日 -	平成9年(1997)3月7日

識別紀号

(71)出願人 000005049 シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 奥村 敏之

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ャープ株式会社内

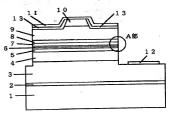
(74)代理人 弁理士 梅田 勝

(54) [発明の名称] 室化ガリウム系半導体発光素子、及び半導体レーザ光源装置

(57)【要約】

【課題】 窒化ガリウム系半導体発光素子において、良 好なレーザ発振特性を有する半導体レーザ索子、およ び、高い光出力が得られる発光ダイオード素子を提供す S . .

【解決手段】 窒化物半導体からなるクラッド層4、9 及び/又はガイド層5、28に挟まれた、少なくともイ ンジウムとガリウムを含む窒化物半導体の量子井戸構造 活性層を形成する。量子井戸構造活性層は2層の量子井 戸層14、14とこれらに挟まれた1層の障壁層15の 合計3層から形成される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 窒化物半導体からなるクラッド層及び/ 又はガイド層に挟まれた、少なくともインジウムとガリ ウムを含む窒化物半導体よりなる量子井戸構造活性層を 備え、前記量子井戸構造活性層は2層の量子井戸層とこ れらに挟まれた1層の障壁層とから形成されることを特 徴とする窒化がリウム系半導体発光素子。

(請求項2) 窒化物半導体からなるクラッド層及び/ 又はガイド層に挟まれた、少なくともインジウムとガリ ウムを含む窒化物半導体よりなる量子井戸構造活性層を 備え、前記量子井戸構造活性層は2層の量子井戸層と れらに挟まれた1層の障壁層とから半導体レーザの発振 部としてなることを特徴とする窒化ガリウム系半導 体レーザ素子

【請求項3】 窒化物半導体からなるクラッド層及び/ 又はガイド層は挟まれた。少なくともインジウムとガリ ウムを含む整化物半等体よりなる量子井戸構造活性層を 備え、前記量子井戸構造活性層は2層の量子井戸層と れらに挟まれた1層の陸短層とから発光ダイオードの発 光能を形成してなることを特徴とする窒化ガリウム系半 導体発光素子。

【請求項4】 量子井戸層の厚さが、10ヵm以下であることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載の窒化ガリウム系半導体発光素子。

【請求項5】 陸壁層の厚さが、10ヵm以下であることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載の窒化ガリウム系半導体発光素子。

【請求項6】 窒化物半導体からなるクラッド層及び/ 又はガイド層に挟まれた、少なくともインジウムとガリ ウムを含む窒化物半導体よりなる量子井戸構造活性層を 備え、前記量子井戸構造活性層は2層の量子井戸層と れらに挟まれた1層の障壁層とから形成される窒化ガリ ウム系半導体レーザ素子と、前記半導体レーザに高周被 数空割された電流を注入する駆動回路とからなることを 特徴とする半導体レーザ光源装置。

【請求項7】 変調周波数は300MHz以上であることを特徴とする請求項6に記載の半導体レーザ光源装置。

【請求項8】 築化物半導体からなるクラッド層及び/ 又はガイド層に挟まれた、少なくともインジウムとガリ ウムを含む築化物半導体よりなる量子井戸橋造活性層を 備え、前記量子井戸構造活性層は2層の量子井戸層とこ れらに挟まれた1層の時壁層とから自励発振型のレーザ 発振部を形成してなることを特徴とする請求項2、4ま たは5に記載の築化ガリウム系半導体発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は窒化ガリウム系半導体発光素子に係り、特に、窒化物半導体よりなる量子井戸構造活性層を備えた発光素子に関する。

[0002]

【従来の技術】紫外から緑色の波長領域での発光波長を有する半導体レーザ素子(LD)や発光ダイオード業子(LE)等の半導体材料として、窒化ガリウム系半導体(GaInAIN)が用いられている。この窒化ガリウム系半導体を用いた青色LDは、例えば、Applied Physics Letters、vol.69、No.10、p.1477~1479に記載されており、その断面図を図10に示す。

【0003】図10において、101はサファイア基 板、102はGaNバッファ層、103はn-GaNコ ンタクト層、104はn-In_{0.05} G a_{0.95} N層、10 5はn-A10.05Ga0.95Nクラッド層、106はn-GaNガイド層、107はIn_{0.2}Ga_{0.8}N量子井戸層 と I n_{0.05} Ga_{0.95} N 障壁層とからなる多重量子井戸構 造活性層、108はp-A10.2Ga0.8N層、109は p-GaNガイド層、110はp-A1_{0.05}Ga_{0.95}N クラッド層、111はp-GaNコンタクト層、112 はp側電極、113はn側電極、114はSiO, 絶縁 膜である。ここで、多重量子井戸構造活性層107は、 3 n m厚の I n_{n. 2} G a_{n. 8} N量子井戸層が5層、6 n m 厚の I n_{0.05} G a_{0.95} N障壁層が4層、の合計9層で構 成され、量子井戸層と障壁層が交互に形成されている。 【0004】この他、特開平8-316528にも同様 に窒化ガリウム系半導体を用いた青色LDが記載されて いるが、これらはいずれも5層以上の量子井戸層を持つ 多重量子井戸構造活性層が用いられていた。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら従来の前 記青色LD及び青色LED素子はそれぞれ以下のような 問題点があった。

【0007】まず、青色LDに関しては発振関値電流値が100mA以上と高く、光ディスク等の情報処理用として実用に供するためには大幅に発展関値電流値を低減する必要がある。さらに光ディスク用としてLDを用いる場合、データの読み出し時における雑音によるデータ

の読み出しエラーを防止するために周波数300MHz 程度の高周波電流をLDに注入し、光出力を同じ周波数 で変調する必要があるが、従来の青色しDでは高周波電 流を注入しても光出力が変調されないため、データの読 み出しエラーを生じるという問題があった。

[0008]また、青色LEDに関してはすでに実用化されているもの、例えば、広い視野角でも明るく表示できる大型カラーディスプレー等のように、さらに広範囲にわたる用途に青色LED来子を供していくためには、光出力の向上によるより一層高輝度なLEDの実現が望まれている。

【0009】本発明は以上のような事情に鑑みてなされたものであり、上記壁化ガリウム系半導体発光素子における課題を解決して、良好なレーザ発振特性を有する半等体レーザ業子、及び、高い光出力が得られる発光ダイオード業子を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明 は、窒化物半導体からなるクラッド層及び/又はガイド 間に挟まれた、少なくともインジウムとガリウムを含む 窒化物半導体よりなる量子井戸構造活性層を備え、前記 量子井戸構造活性層は2層の量子井戸層とこれらに挟ま れた1層の障壁層とから形成されることを特徴とする窒 化ガリウム系半導体発光薬子である。

【0011】 請求項2に記載の発明は、選化物半導体か ななるクラッド層及び/又はガイド層に挟まれた、少な くともインジウムとがリンルを含む強化料等線体よりな 量子井戸構造活性層を備え、前記量子井戸構造活性層 は2層の量子井戸層とこれらに挟まれた1層の障壁層と から半導体レーザの発振部を形成してなることを特徴と する強化ガリウム系半導体発光素子である。

[0012] 請求項3に記載の発明は、窒化物半導体からなるクラッド層及び/又は対イド層に挟まれた、少なくともインジウムとが切り入るを含む盤化物半導体よりなる量子井戸構造活性層には2層の量子井戸層とこれらに挟まれた1層の疎壁層とから発光ダイオードの発光部を形成してなること特徴とする窒化ガリウム系半導体発光条子である。

【0013】請求項4に記載の発明は、量子井戸層の厚さが、10nm以下であることを特徴とする請求項1ないしるのいずれか1項に記載の窒化ガリウム系半導体発光素子である。

【0014】請求項5に記載の発明は、降壁層の厚さ が、10 nm以下であることを特徴とする請求項1ない し3のいずれか1項に記載の窒化ガリウム系半導体発光 素子である。

【0015】請求項6に記載の発明は、窒化物半導体か らなるクラッド層及び/又はガイド層に挟まれた、少な くともインジウムとガリウムを含む窒化物半導体よりな る量子共戸構造活性層を備え、前記量子井戸構造活性層 は2層の量子井戸層とこれらに挟まれた1層の障壁層と から形成される壁化ガリウム系半導体レーザ素子と、前 記半導体レーザに高周波数変調された電流を注入する駆 動回路とからなることを特徴とする半導体レーザ光源装 雹である。

【0016】請求項7に記載の発明は、変調周波数は3 00MHz以上であることを特徴とする請求項6に記載 の半導体レーザ光源装置である。

【0017】請求項8に記載の発明は、窒化物半導体からなるクラッド層及び/又はガイド層に挟まれた、少なくともインジウムとガリウムを含む窒化物半導体よりなる量子井戸構造活性層を備え、前記量子井戸精造活性層は2層の量子井戸層とこれらに挟まれた1層の障壁層とから自励発振型のレーザ発振部を形成してなることを特徴とする請求項2~4または5に記載の空化ガリウム系半導体発光素子である。

[0018]

【発明の実施の形態】本発明に係る窒化ガリウム系半導体発光素子の構成は、窒化物半導体からなるクラッド層及び/又はガイド層に挟まれた、少なくともインジウムとガリウムを含む窒化物半導体よりなる量子井戸構造活性層と偏え、前記量子井戸構造活性層は2層の量子井戸環とにれたに挟まれた1層の障壁層とからなる。

【0019】このような本発明を見い出すにあたって、 本発明者は従来素子における前記課題の原因について詳 細に調査を行い、以下のことが判明した。

【0020】まず 青色LDに関しては、量子井戸層として用いられるInGaN材料は、電子・正孔ともにその有効質量が大きいことと多数の結晶欠陥が存在していることにより電子や正孔の移動度が大幅に低下し、多重量子井戸構造活性層のすべての量子井戸層に電子と正孔とが与ーに分布しなくなる。即ち、電子を注入する。可程度にしか電子は注入されず、正孔を注入する中型クラッド層側の量子井戸層2層程度にしか電子は注入されず、正孔を注入する中型クラッド層側の量子井戸層2層程度にしか電子は注入されず、正孔を注入する中型クラッド層側の量子井戸層2層程度にしか正孔は注入されてい、電子と正孔とが同一の量子井戸層内に存在する割合が小さいため、電子と正孔の再結合による発光の効率が低下し、レーザ発振の関値電流値を増大させてしまっている。

【0021】またこのように電子や正孔の移動度が小さいため量子井戸層の間での電子や正孔の移動が遅くなり、再結合によって電子・正孔が消滅した量子井戸層へ所でいている。 分、下は電子と正孔が注入されず、クラッド層に近接する量子井戸層に注入された電子・正孔がそのままその量子井戸層に存入された電子・正孔がそのままその量子井戸層に存在し続けることになる。従って、注入電流を変調しても量子井戸層内に存在する電子と正孔の密度が変調されないことになり、このため高周波電流を注入しても光出力が変調されなくなっていた。

【0022】従って本発明では、少なくともインジウム とガリウムを含む窒化物半導体よりなる多重量子井戸構 造活性層における量子井戸層の層数を2とすることによって、すべての量子井戸層に電子と正孔とを均一に分布させるようにした。この結果、発光効率が向上して発展、関値電流値を低減させることができた。さらに、再結合によって電子・正孔が消滅した量子井戸層内への電子と正孔の注入が効果的に行われるので、高周波電流の注入により量子井戸層内に存在する電子と正孔の密度も変調され、その結果、光出力も変調されることが可能となった。

【0023】このようにすべての量子井戸層に電子と正孔とを均一に分布させるにあたっては、量子井戸層の層厚が厚すぎると、均一に電子と正孔を分布させることが限されてしまうため、量子井戸層の厚さは10nm以下であることが好ましい。

【0024】さらに同様に、陸壁層の層厚が厚すざると、均一に電子と正孔を分布させることが阻害されてしまうため、障壁層の厚さは10nm以下であることが好ましい。

【0025】一方青色LEDに関しては、現在実用化さ れている素子の電流一光出力特性は図9に示されるよう に電流を注入していくにつれて飽和する傾向がある。従 来の青色LEDでは量子井戸活性層は1層のみであり、 注入された電子と正孔はともにこの1層の量子井戸層に 存在するが、注入量を増大すると、量子井戸層を形成す るInGaN半導体材料の電子・正孔の有効質量が大き いため、注入された電子や正孔の運動量空間内で分布が 大きくなり、発光効率が低下してしまう。そこで本発明 のように、少なくともインジウムとガリウムを含む窒化 物半導体よりなる多重量子井戸構造活性層における量子 井戸層の層数を2とすることによって、注入された電子 と正孔は2つの量子井戸層に分割されるため、量子井戸 層1層当りに存在する電子と正孔の密度が低減され、運 動量空間内で電子や正孔の分布を低減できた。その結 果、電流一光出力特性における飽和する傾向は改善さ れ、光出力の向上によるより高輝度な窒化ガリウム系し ED素子が実現された。

【0026】以下、具体例に従ってさらに詳細に説明する。

【0027】(第1実施例)図1は本発明の第1実施例に係る窒化がリウム系半導体レーザ素子を示す断面図であり、図2は図1中のA部を拡大した断面図である。
【0028】この図において、1はも面を表面として有するサファイア基板、2はGaNバッファ層、3はnーGaNn型コンタクト層、4はnーA10.1Ga0.9Nn型クラッド層、5はnーGaNガイド層、6は2層のIn0.2Ga0.8N量子井戸層14と1層のIn0.6Ga0.93、N陸壁層15とからなる多重量子井戸構造活性層、7はA10.2Ga0.8N薬形防止層、8はpーGaNガイ層、9はpーA10.1Ga0.8Np型クラッド層、10はpーGaNp型フンタクト層、11はp側電極、12

はn側電極、13はSiO₂ 絶縁膜である。

【0029】本実施例において、サファイア基板1の表面はa面、r面、m面等の他の面方位であっても構わない。また、サファイア基板に限らずSiC基板、スピネル基板、MSO基板、Si基板 またはGaAS基板も用いることが出来る。特にSiC基板の場合はサファイア基板に比べて劈開しやすいため、劈開によるレーザ共振器端面の形成が容易であるという利点がある。バッファ層2はその上に窒化がリウム系半線を主ビタキシャル成長させることが出来るものであればGaNにこだわらず他の材料、例えばAINやAIGaN3元混晶を用いてもよい。

【0030】 n型クラッド層4及びp型クラッド層9は、n-A16.1Ga6.8 N以以外のA1組成を持つA1G aN3元混乱でも比い。この場合A1組成を大きくすると活性層とクラッド層とのエネルギーギャップ差及び原 が率差が大きくなり、キャリアや光が活性層に有効に閉じ込められてさらに発振関値電流の低減及び、温度特性の向上が図れる。またキャリアや光の閉じ込めが保持される程度でA1組成を小さくしていくと、クラッド層に対けるキャリアの移動度が大きくなるため、半導体レーザ条子の業子抵抗を小さくできる利点がある。さらにしたのクラッド層はく、n型クラッド層4とp型クラッド層6とで混乱の組成が同一でなくても指わない。

【0031】ガイド層5と8は、そのエネルギーギャックが、多重量子井戸構造活性層6を構成する量子井戸層のエネルギーギャップとクラッド層4、9のエネルギーギャップの間の値を持つような材料であればGaNにただわらず他の材料、例えばInGaN、A1GaN等の3元混晶やInGaA1N等の4元混晶等を用いてもよい。またガイド層全体にわたってドナー又はアクセプターをドービングする必要はなく、多重量子井戸構造活性層6側の一部のみをノンドープとしてもよく、さらにはガイド層全体をノンドープとしてもよい。この場合、ガイド層に存在するキャリアが少なくなり、自由キャリアに済できるという利点がある。

【0032】多重量子井戸構造活性層6を構成する2層の $I_{n_0,2}$ Ca $_{n_0}$ N 量子井戸層14と 1層の $I_{n_0,05}$ G $a_{n_0,50}$ N 酸壁層15は、必要なレーザ発振波長に応じてその組成を設定すればよく、発振波長を長くしたい場合は量子井戸層14の I n 組成を大きくし、短くしたい場合は量子井戸層140 I n 組成を小さくする。また量子井戸圏14 と陸壁圏15は、I1 n G a N 3 元別品に 微量に他の元素を含んだ4 元以上の混晶半導体でもよい。 さらに 陸壁層15は 15 に C a N を 用いてもよい。 さらに 陸壁層15 は 15 に C a N を 用いてもよい。

【0033】次に、図1と図2を参照して、上記壁化ガ リウム系半導体レーザの作製方法を説明する。以下の説 明ではMOCVD法(有機金属気相成長法)を用いた場 合を示しているが、GaNをエピタキシャル成長できる 成長法であればよく、MBE法(分子線エピタキシャル 成長法)やHDVPE(ハイドライド気相成長法)等の 他の気相成長法を用いることもできる。

【○○34】まず所定の成長炉内に設置された、c面を 表面として有するサファイア基板1上に、トリメチルガ リウム (TMG) とアンモニア (NH₃)を原料に用い て、成長温度550℃でGaNバッファ暦2を35nm 成長させる。

【0035】次に成長温度を1050℃まで上昇させて、TMGとNHa、及びシランガス(SiH4)を原料に用いて、厚さ3μmのSiドープnーGaNn型コンタクト層3を成長する。さらに続けてトリメチルアルミニウム(TMA)を原料に加え、成長温度は1050℃のままで厚さ0.7μmのSiドープnーAla,16。16。。Nn型クランド層4を成長する。続けて、TMAを原料から除いて、成長温度は1050℃のままで厚さ0.05μmのSiドープnーGaNガイド層5を成長する。

【0036】次に、成長温度を750℃に下げ、TMG とNHa。及びトリメチルインジウム(TMI)を原料に用いて、Ina。Gao。BN量半井戸鴈(厚さ5nm)14、Ina。65 ao。8N障壁間(厚さ5nm)15、Ina。Gao。8N量半井戸橋(厚さ5nm)14を順次成長することにより多重量子井戸構造活性間(トータルの厚さ15nm)6を作成する。さらに続けてTMGとTMAとNH。を原料に用いて、成長温度は750℃のままで厚さ10nmのAla。Gao。N蒸発防止層7を成ます。

【0037】次に、再び成長温度を1050℃に上昇して、TMGとNHs。及びシクロペンタジエニルマグネシウム(Cp2Mg)を原料に用いて、厚さ0.05μmのMgドープpーGaNガド層8を成長する。さらに続けてTMAを原料に加え、成長温度は1050℃のままで厚さ0.7μmのMgドープpーA10.1Gao.sNp型クラッド照9を成長する。続けて、TMAを原料から除いて、成長温度は1050℃のままで厚さ0.2μmのMgドープpーGaNp型コンタクト層10を成長して、強化ガリウム系エピタキシャルウエハーを完成する。

【0038】その後、このウエハーを800℃の窒素ガス雰囲気中でアニールして、Mgドープのp型層を低低抗化する。

【0039】さらに通常のフォトリソグラフィーとドライエッチング技術を用いて、200μm幅のストライプ 状にpーGaNp型コンタクト層10の最表面から、nーGaNn型コンタクト層3が路出するまでエッチングを行う。次に、上記と同様のフォトリソグラフィーとドライエッチング技術を用いて、残ったpーGaNp型コンタクト層100最表面に、5μm幅のストライプ状ワ

リッジ構造を形成するようにp-GaNp型コンタクト 層10、及びp-Al_{0.1}Ga_{0.9}Np型クラッド層9を エッチングする。

【0040】続いて、リッジの側面とリッジ以外のP型 層表面に厚さ200nmのSiO:絶縁膜13を形成す る。このSiO: 絶縁膜13とpーGaNp型コンタクト層10の表面にニッケルとからなるP側電極11を 形成し、エッチングにより露出したnーGaNn型コン タクト層3の表面にチケンとアルミニウムからなるn側 電子を発成して、窒化ガリウム系LDウエハーを完成する。

【0041】その後、このウエハーをリッジストライプ に垂直な方向に劈開してレーザの共振器端面を形成し、 さらに個々のチップに分割する。そして、各チップをス テムにでウントし、ワイヤーボンディングにより各電極 ヒリード端子とを接続して、窒化ガリウム系半導体レー ザ素子を完成する。

(10042]以上のようにして作製された青色LD素子は、発振波長430nm、発振関値電流40mAというレーザ特性が得られ、300MHZ以上、最大周波数で調されることが確認された。この結果、光ディスク用として本実施例の青色LD素子を用いると、データの読み出しエラーを防止することができ、光ディスク用として使用可能な青色LD素子が実現できた。

【0043】図3には、窒化ガリウム系半導体レーザ素子において、量子井戸間の層数と わからうまで変化させたときの、関値電流値と、米出力の変調が可能な注入をき流の最大変調用波数の変化を表すグラフ図が示されている。各半導体レーザの構造は、量子井戸間の層数が異なること、及び量子井戸暦の層数が異なること以外は、本発明の第1実施例に係る窒化ガリウム系半導体レーザ素子と同じである。この図からわかるように、発振関値電流が低く、かつ、300MHz以上入で、発振関値電流が低く、かつ、300MHz以上入下も光出力が十分変調されることが可能なものは、量子井戸間数が2である本発明の第1次を開始に係る窒化ガリウム系半導体レーザ素子のみである。

【0044】なお、本実施例では、多重量子井戸構造活性層6を構成する量子井戸層14と時壁層15の層厚をともに5 nmとしたが、これらの層厚が同一である必要はなく、異なっていても構わない。また2層の量子井戸層に均一に電子・正孔を注入するために、量子井戸層14と時壁層15の各層厚を10 nm以下とすれば、本実施例にこだわらず、他の層厚でも同等の効果が得られる。

【0045】図4には、量子井戸層数が2層である窒化 ガリウム系半導体レーザ業子において、障壁層の層厚を 変化させたときの光出力の変調が可能な注入電流の最大 変調周波数の変化を表すグラフ図が示されている。この ときの半導体レーザの構造は、障壁層の層厚が異なること以外は第1実施例に係る壁化ガリウム系半導体レーザ素子と同じである。この図から、障壁層の層厚を10m m以下とすれば、300MHz以上、最大1GHz程度の高周波電流の注入でも光出力が十分変調されることが可能であることがわかる。また、これは量子井戸層の場合も同様や結果であり、量子井戸層の層厚を10mm以下とすれば、300MHz以上、最大1GHz程度の高周波電流の注入でも光出力が十分変調されることが確認された。

【0046】また本実施例では、多重量子井戸構造活性層6に接するようにAlo.2Gao.8N蒸発防止層7を形成しているが、これは量子井戸間14が成長温度を上昇している間に蒸発して止まうことを防ぐためである。設って、量子井戸間14を保護するものであれば蒸発防止層7として用いることができ、他のAl組成を有するAlGaN3元混晶やGaNを用いてもよい。また、この奈純防止層7にMgをドーピングしてもよく、この場はpーGaNガイド層8やpーAlo.1Gao.8Np型クラッド層のから正九が注入され易くなるという利点がある。さらに、量子井戸層14のIn組成が小さい場合は蒸発防止層7を形成しなくても量子井戸層14は蒸発しないため、特に蒸発防止層7を形成しなくても量子井戸層14は蒸発しないため、特に蒸発防止層7を形成しなくても、本実施例の窒化がリウム系半導体レーザ素子の特性は損なわれない。

【0047】本実施例では、リッジストライア構造を形成して注入電流の狭窄を行っているが、電極ストライア構造等の他の電流狭窄の手法を用いてもよい。また、本実施例では発開によりレーザの共振器線面を形成しているが、サファイア基板は硬くて劈開しにくい場合があるので、ドライエッチングにより共振器端面を形成することもできる。

【0048】さらに本実施例では絶縁体であるサファイアを基板として用いたため、エッチングにより露出した
「日aNT型コンタクト層』の表面に「問電極12を 形成しているが、「型導電性を有する5iC、Si、G aAs等を基板に用いれば、この基板の裏面に「間電極 12を形成してもよい、また、p型と「型の構成を逆に しても積わない。

【〇〇49】(第2実施例)図5は本発明の第2実施例 に係る半導体レーザ素子を駆動回路を示す回路図であ 。図5中に示される半導体レーザ素子 16は、本発明 の第1実施例で得られた量子井戸層数が2層である窒化 ガリウム系半導体レーザ素子を用いている。高周波駆動 回路17は、通常の半導体部品を用いて構成されるもの であり、高い周波数で半導体の一ドイへの注入電流を 突調し、光出力を変調させるための半導体レーザの駆動 回路である。本実施例では、注入電流の変調周波数を3 〇MHzとした。第1実施例で得られた窒化ガリウム 系半導体レーザ素子では、注入電流の最大変調射数数は 1 GH 2 以上のものが得られており、300 MH 2 の局 波数でも光出力を十分変調させることができた。本実施 例を光ディスク用の光源として用いると、半導体レーザ の光出力が十分変調されているのでレーザ光のコヒーレ ント性を低下させることができ、ディスク面からのレー ザ光の戻り光による雑音を低減することができた。その 結果、エラー無しで光ディスクからのデータの読み出し を行うことが可能となった。

【0050】なお、本実施例では、注入電流の変調周波 数を300MHzとしたが、レーザ光のコヒーレント性 を低下させて、ディスク面からのレーザ光の戻り光によ る雑音を低減できるような周波数であれば、最大周波数 1GHz程度まで、他の変調周波数で変化物半導体レー ザを駆動しても構わない。

【0051】(第3実施例)図6は本発明の第3実施例 に係る半導体レーザ素子と駆動回路を示す回路図であ る。図6中に示される半導体レーザ素子18は、本発明 の第1実施例で得られた量子井戸層数が2層である窒化 ガリウム系半導体レーザ素子を用いているが、リッジ構 造を形成する際のストライプ幅と、p-Alo.1Gao.8 Np型クラッド層9をエッチングする深さとを調整する ことによって、変調されていない一定電流を注入しても 光出力が変調されている自励発振型の半導体レーザとな っている。ここでは、スドライプ幅を3μm、p-A1 0.1Ga0.8Np型クラッド層9のエッチングの際の残し 膜厚を0.2μmとした。なお、これらのストライプ幅 とエッチングの際の残し膜厚とは本具体例の値に限定さ れるものではなく、ストライプ幅として1万至5 μ m、 p型クラッド層9の残し膜厚としては0.05乃至0. 5μmであればよい。このように作成された自励発振型 の窒化ガリウム系半導体レーザ素子における光出力の変 調周波数は、800MHzであった。

【0052】第3実施例に係る窒化ガリウム系半導体レーザ素子では、量子井戸層数を2層としたことにより、量子井戸層内に存在する電子と正孔の密度が変調されやすくなっている。従って、北土の密度を変調して電子と正孔の密度を変調されていない一定電流の注入でも電子と正孔の密度が変調されていない一定電流の注入でも電子と正半導体レーザの作製も容易にでき、高い周波数で光出力が変調されることが可能となった。

【0053】 定電流駆動回路19は、通常の半導体部品を用いて構成されるものであり、一定電流を注入ための半導体レーザの駆動回路である。本実施例を光ディスク用の光源として用いると、半導体レーザの光出力が十分変調されているのでレーザ光のコヒーレント性を低下させることができて、ディスク面からのレーザ光の戻り光による雑音を低減することができた。その結果、エラー無して光ディスクからのデータの読み出しを行うことが可能となった。

【0054】なお、本第3実施例で用いた窒化ガリウム 系半導体レーザ素子18は、リッジ構造を形成する際の ストライフ幅と、pーA10、1Ga0、NP型クラッド間 ラをエッチングする深さとを調整することによって自動 発振型の半導体レーザとしたが、通常のGaAs系半導 体レーザ等で用いられているように、活性層の近傍に過 飽和吸収層を設置して自励発振型の半導体レーザとして も構わない。

【0055】(第4実施例)図7は本発明の第4の実施 例に係る窒化ガリウム系半導体発光ダイオード素子を示 す街面図であり、図8は図7中のB部を拡大した断面図 である。

【0056】この図において、21はc面を表面として 有するサファイア基板、22はGaNバッファ層、23 はn-GaNn型コンタクト層、24はn-Al_{0.1}G a_{0.9}Nn型クラッド層、25はn-GaNガイド層、

2.6 は2層のIna, 2Gao, 8N量子井戸周34と1層のIna, 6Gao, 8N量子井戸周34と1層のIna, 6Gao, 8N量子井戸周34と1層のIna, 6Gao, 8N素発防止層、27はAla, 2Gao, 8N素発防止層、28はp-GaNガイド層、29はp-Ala, 1Gao, 8Np型クラッド層、30はp-GaNP型フンタクト層、31はp側電極、32はn側電極である。

【0057】本実施例において、サファイア基板21の表面はa面、r面、n面等の他の面方位であっても構わない。また、サファイア基板に限らずSiC基板、スピルル基板、Mgの基板、またはSi基板も用いることが出来る。特にSiC基板の場合はサファイア基板に比べて劈開しやすいため、LED業子をチップ分割する作業が容易に行えるという利点がある。バッファ眉22はさせの上に窒化ガリウム系半導体をエピケキシャル成長ることが出来るものであればGaNにこだわらず他の材料、例えばA1NやA1GaN3元混晶を用いてもよ

**・・・ 「0058】 n型クラッド層24及びp型クラッド層29は、n-A1。1Ga。。N以外のA1組成を持つA1GaN3元混晶や、単にGaNを用いてもよい。この場合A1組成を大きくすると活性層とクラッド層2のエネルギーギャップ差が大きくなり、キャリアが活性層に有効に閉じ込められて温度特性の向上が図れる。またキャリアの閉じ込めが保持される程度でA1組成を小さくしていくと、クラッド層におけるキャリアの移動度が大くなるため、発光ダイオード素子の素子抵抗を小さくであるため、発光ダイオード素子の素子抵抗を小さくであるが、発光ダイオード素子の素子抵抗を小さくであるが、発光ダイオード素子の素子抵抗を小さくでもる利点がある。さらにこれらのクラッド層は微量で他の元素を含んだ4元以上の混晶半導体でもよく、n型クラッド層24とp型クラッド層29とで混晶の組成が同一でなくても構わない。

【0059】ガイド層25と28は、そのエネルギーギャッアが、多重量子井戸構造活性層26を構成する量子 井戸層のエネルギーギャップとクラッド層24、29の エネルギーギャップの間の値を持つような材料であれば GaNにこだわらず他の材料、例えばInGaN、AIGaN等の3元混晶等と「nGaAIN等の4元混晶等を用いてもよい。またガイド層全体にわたってドナー又はアクセプターをドーピングする必要はなく、多重量子井戸構造活性層26側の一部のみをノンドープとしてもよい、この場合、ガイド層全体をノンドープとしてもよい。の場合、ガイド層に存在するキャリアが少なくなり、自由キャリアによる光の吸収が低減されて、さらに光出力が向上するという利点がある。また、ガイド層25、28には、n型クラッド層24とp型クラッド層29かそれぞれ電子と正孔を多重量十井円構造活性層26へ注入しやすくするという利点があるが、特にガイド層25、28を設けなくてもLED業子特性が大きく悪化することはないので、ガイド層25、28はなくても構わない。

【0060】多重量子井戸構造活性層26を構成する、 2層のIn。。20a。8、N量子井戸層34と1層のIn。。65Ga。85N障壁層35は、必要な発光波長に応じてその組成を設定すればよく、発光波長を長くしたい場合は量子井戸層34のIn組成を小さくする。また量子井戸層34と障壁層35は、InGaN3元混晶に微量に微量の元素を含んだ4元以上の混晶十字体でもよい。さらに障壁層35は単に侵るれを用いてもよい。さらに障壁層35は単に侵るれを用いてもよい。

【0061】次に、図7と図8を参照して上記壁化ガリ ウム系半導体発光ダイオードの作戦方法を説明する。以 下の説明ではMOCVD法、行機金属気相成長法)を用 いた場合を示しているが、GaNをエピタキシャル成長 できる成長法であればよく、MBE法(分子線エピタキ シャル成長法)やHDVPE(ハイドライ棋成長 法)等の他の気相成長法を用いることもできる。

【0062】まず所定の成長炉内に設置された、c面を 表面として有するサファイア基度21上に、TMGとN H₃を原料に用いて、成長温度550℃でGaNバッフ ァ曜22を35nm成長させる。

【0063】次に成長温度を1050℃まで上昇させて、TMGとNHs、及びSiHsを原料に用いて、厚さ3μmのSiドープnーGaNn型コンタクト層23 度成長する。さらに続けてTMAを原料に加え、成長温度は1050℃のままで厚さ0、3μmのSiドープnーAlo、1Gao、9Nn型クラッド層24を成長する。続けて、TMAを原料から除いて、成長温度は1050℃のままで厚さ0、05μmのSiドープnーGaNガイド層25を成長する。

【0064】次に、成長温度を750℃に下げ、TMG、 とNH₈、及びTMIを原料に用いて、I n_{0.2}G a_{0.8} N虽子井戸層(厚さ3 nm)34、I n_{0.06}G a_{0.9}sN 障壁層(厚さ5 nm)35、I n_{0.2}G a_{0.8}N量子井戸 間(厚さ3 nm)34を順次成長することにより多重虽 子井戸構造活性層(トラルの厚さ11 nm)26を作 成する。さらに続けてTMGとTMAとNH3 を原料に 用いて、成長温度は750℃のままで厚さ10nmのA 10.2 G a0.8 N蒸発防止層27を成長する。

【0065】次に、再び成長温度を1050℃に上昇し て、TMGとNH。、及びCp2Mgを原料に用いて、 厚さ0.05μmのMgドープp-GaNガイド層28 を成長する。さらに続けてTMAを原料に加え、成長温 度は1050℃のままで厚さ0.3μmのMgドープp -A1_{0.1}Ga_{0.9}Np型クラッド層29を成長する。 続 けて、TMAを原料から除いて、成長温度は1050℃ のままで厚さ0.2μmのMgドープp-GaNp型コ ンタクト層30を成長して、窒化ガリウム系エピタキシ ャルウエハーを完成する。

【0066】その後、このウエハーを800℃の窒素ガ ス雰囲気中でアニールして、Mgドープのp型層を低抵 the many property

【0067】さらに通常のフォトリソグラフィーとドラ イエッチング技術を用いて、LED素子作製のために所 定の領域に、p-GaNp型コンタクト層30の最表面 から、n-GaNn型コンタクト層23が露出するまで エッチングを行う。

【0068】続いて、p-GaNp型コンタクト層30 の表面にニッケルと金からなるp側電極31を形成し、 エッチングにより露出したn-GaNn型コンタクト層 23の表面にチタンとアルミニウムからなる n側電極3 2を形成して、窒化ガリウム系LEDウエハーを完成す

【0069】その後、このウエハーを個々のチップに分 割する。そして、各チップをステムにマウントし、ワイ ヤーボンディングにより各電極とリード端子とを接続し て、窒化ガリウム系半導体発光ダイオード素子を完成す

【0070】以上のようにして作製された青色LED素 子は、順方向電流20mAで、発光波長430nm・光 出力6mWという発光特性が得られた。また図9に示さ れるように、電流一光出力特性は高い注入電流において も光出力は飽和することはなく、従来のLED素子に比 べて特性が改善された。

【0071】なお、本実施例では、多重量子井戸構造活 性層26を構成する量子井戸層34と障壁層35の層厚 をそれぞれ3 n m 及び5 n m としたが、これらの層厚 は、2層の量子井戸層に均一に電子・正孔を注入するた めに、量子井戸層34と障壁層35の各層厚を10nm 以下とすれば、本実施例にこだわらず、他の層厚でも同 等の効果が得られる。

【0072】また本実施例では、多重量子井戸構造活性 層26に接するようにAlo.2Gao.8N蒸発防止層27 を形成しているが、これは量子井戸層34が成長温度を 上昇している間に蒸発してしまうことを防ぐためであ る。従って、量子井戸層34を保護するものであれば蒸

発防止層27として用いることができ、他のA1組成を 有するAIGaN3元混晶やGaNを用いてもよい。ま た、この蒸発防止層27にMgをドーピングしてもよ く、この場合はp-GaNガイド層28やp-Ala.i Ga_{0.9}Np型クラッド層29から正孔が注入され易く なるという利点がある。さらに、量子井戸層34のIn 組成が小さい場合は蒸発防止層27を形成しなくても量 子井戸層34は蒸発しないため、特に蒸発防止層27を 形成しなくても、本実施例の窒化ガリウム系半導体発光 ダイオード素子の特性は損なわれない。

[0073]

【発明の効果】上述したように本発明による窒化ガリウ ム系半導体レーザ素子においては、少なくともインジウ ムとガリウムを含む窒化物半導体よりなる多重量子井戸 構造活性層における量子井戸層の層数を2とすることに よって、すべての量子井戸層に電子と正孔とを均一に分 布させるようにした。この結果、量子井戸層に注入され た電子と正孔が効率よく再結合するため発光効率が向上 して発振閾値電流値を低減させることができた。さら に、再結合によって電子・正孔が消滅した量子井戸層内 への電子と正孔の注入が効果的に行われるので、量子井 戸層内に存在する電子と正孔の密度が効果的に変調さ れ、その結果、光出力も変調されることが可能となり、 光ディスク用として使用可能な、データの読み出し時に エラーを発生しない窒化ガリウム系半導体レーザ素子を 実現した。

【0074】また、本発明による窒化ガリウム系半導体 レーザ素子と1GHz程度までの高周波電流を注入する 駆動回路を組み合わせて、光ディスク用としてデータの 読み出し時にエラーを発生しない半導体レーザ光源装置 を提供できる。

【0075】また、本発明による窒化ガリウム系半導体 発光ダイオード素子においては、少なくともインジウム とガリウムを含む窒化物半導体よりなる多重量子井戸構 造活性層における量子井戸層の層数を2とすることによ って、注入された電子と正孔を2つの量子井戸層に均等 に分割し、量子井戸層 1 層当りに存在する電子と正孔の 密度を低減したことにより、運動量空間内で電子や正孔 の分布を低減できた。その結果、電流一光出力特性にお いて高い注入電流においても光出力は飽和することな く、高輝度な窒化ガリウム系半導体発光ダイオード素子 が実現された。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例に係る半導体レーザ素子を 示す断面図である。

【図2】図1のA部を拡大した断面図である。

【図3】第1実施例における関値電流値の量子井戸層数 依存性、及び光出力の変調可能な、注入電流の最大変調 周波数の量子井戸層数依存性を示すグラフ図である。 【図4】同、光出力の変調可能な、注入電流の最大周波 数の障壁層の厚さ依存性を示すグラフ図である。

【図5】本発明の第2実施例に係る半導体レーザ素子と 駆動回路を示す回路図である。

【図6】本発明の第3実施例に係る半導体レーザ素子と 駆動回路を示す回路図である。

【図7】本発明の第4実施例に係る半導体発光ダイオード素子を示す断面図である。

【図8】図7のB部を拡大した断面図である。

【図9】本発明の第4実施例に係る半導体発光ダイオード素子と従来の半導体発光ダイオード素子の、それぞれの電流一光出力特性を示すグラフである。

【図10】従来の青色LDの構造例を示す断面図である。

【図11】従来の青色LEDの構造例を示す断面図である。

【符号の説明】

- 3 n-GaNn型コンタクト層
- 4 n-Alo.1Gao.9Nn型クラッド層
- 5 n-GaNガイド層
- 4、24 n-AlGaNn型クラッド層
- 6.25 多重量子井戸構造活性層
- 8、28 p-GaNガイド層
- 9、29 p-AlGaNp型クラッド層
- 14、34 InGaN量子井戸層
- 15、35 InGaN障壁層

